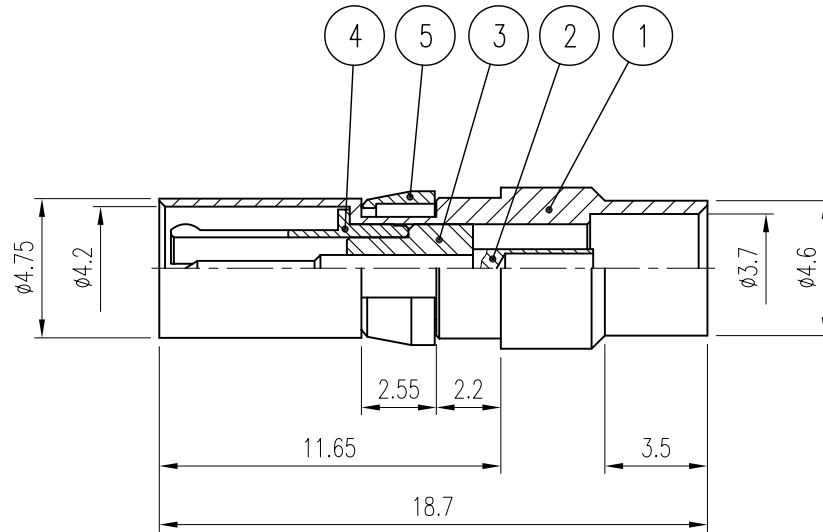


가공 ST											수 정 내 용				
										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일	
ST(기준)										△					
ST(개선)										△					



5	SPRING RING	1	BeCu	Nickel Plate	DSR00031-1345/1 (RB001)
4	JACK	1	BeCu	Gold Plate	DJA00067-1345/1 (JB005)
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00866-N/1 (HB063)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00918-135/1 (EB051)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01131-135/1 (DB090)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 2001. 3. 26.				 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인						
재질	검도				도명	DIN41612-PS-141	
	재도						
열처리	작성부서 연 구 소				A4	도번	CN00622-7/1
보호피막처리	적도 4/1	단위 mm	총량				K387-013-000

DIN41612-PS-141